

## エポキシ接着剤剤選択ガイド

○：適用    ×：不向き

製品名	主な用途	剥離		
		剥離溶剤 当社： ソルブルーB ニッカエポランN	温水	加熱
W ボンド	高硬度・高接着力を必要とする半導体インゴットスライス加工用	○	○	○
Q ボンド	温水剥離性良好な速硬化性高強度接着剤 治具や様々なワークの接着にも最適	○	○	○
U ボンド	ウェーハスライス工程用のエポキシ系仮止め接着剤 水溶性研削系に耐性があり、接着強度も強く、200um以下のウェーハ厚みや自動貼付け装置に適しています。温水剥離が可能	○	○	○
B ボンド	ワイヤーソーでのインゴット切り出し・成型時や金属治具とベース台の接着に用いるエポキシ系仮止め接着剤 加熱により安易な剥離が可能	×	×	○

※ワークサイズや加工条件により各種エポキシ接着剤の選定となります。詳しくはお問合せください。

注：弊社製品の取扱いにつきましては、ご使用前に安全データシート (SDS) を必ずご確認ください。